

芯朴科技

芯朴科技是一家掌握核心芯片研发技术的高科技创业公司，获得国内VC的认可和投资。

公司总部位于中国上海，未来将在世界各地设立产品研发销售和客户支持中心。未来公司研发的射频前端模组将应用于手机、物联网模块、智能终端等多个领域组成的海量市场。

芯朴科技拥有技术背景强大的“梦幻团队”，创始团队曾领导美国公司研发中心。公司研发团队掌握世界上前沿的射频研发技术，专注于开发新的射频前端解决方案。

公司拥有一支横跨射频、模拟、数字等多领域研发设计团队，拥有多年研发和大规模射频PA模组亿级量产经验。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/xpkj-632910.html>